1．適用範囲　Scope

当文書はマグネットの磁界を検知してON/OFF動作する磁気センサについて規定します。
解釈により疑義が生じた場合には、和文の記載内容を優先します。
This document is applied to a magnetic sensor operating to ON/OFF when the sensor detects the magnetic field.
Japanese description has precedence of English one when question arises regarding interpretation.

1-1　適用用途　Specific Applications

民生機器 Consumer equipment	家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器 Products that can be used in consumer equipment such as home appliances, audio/visual equipment, communication equipment, information equipment, office equipment, and household robotics, and whose functions are not directly related to the protection of human life and property.
産業機器 Industrial equipment	基地局・製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品 Products that can be used in industrial equipment such as base stations, manufacturing equipment, industrial robotics equipment, and measurement equipment, and whose functions do not directly relate to the protection of human life and property.
医療機器 (GHTF Class A及びB) Medical equipment (GHTF Class A and B)	国際分類クラスGHTFでClass A及びClass Bで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品 Products that can be used for medical equipment regulated by Class A and Class B of the international classification class GHTF and whose functions do not directly relate to the protection of human life and property.
セキュリティ機器 Security equipment	ドア及び窓の防犯センサ、スマートキー、電力、ガス、水道メーターの不正磁界検出といったセキュリティ機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器 Products that can be used in security equipment such as crime-prevention sensors for door and window security, smart keys, anti-tampering sensor for smart meters, and whose functions are not directly related to the protection of human life and property.

1-2　適用外用途　Unsuitable Application

当文書の「用途の限定」に書かれている用途
Applications listed in “Limitation of applications” in this document.

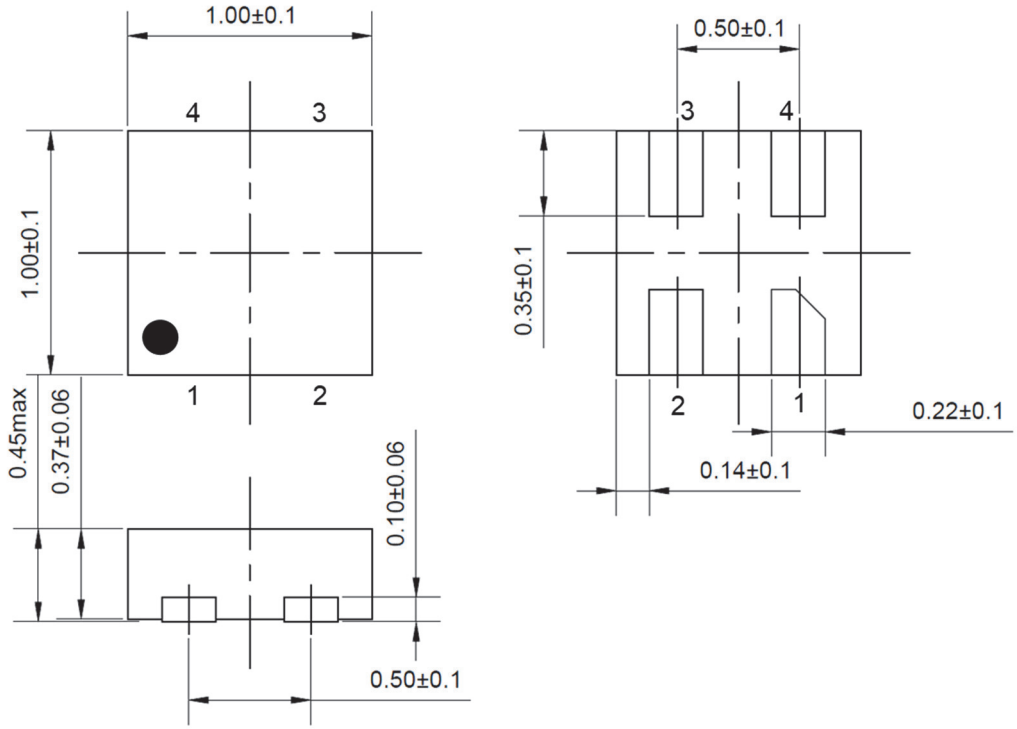
2．品番等　Part number

2-1　当社通称名　磁気センサ
　　Part description　Magnetic Sensor

2-2　品番
　　Murata part number　MRMS168R

3．製品仕様　Dimensions and schematics

3-1　形状及び寸法　Dimensions



Unit[mm]

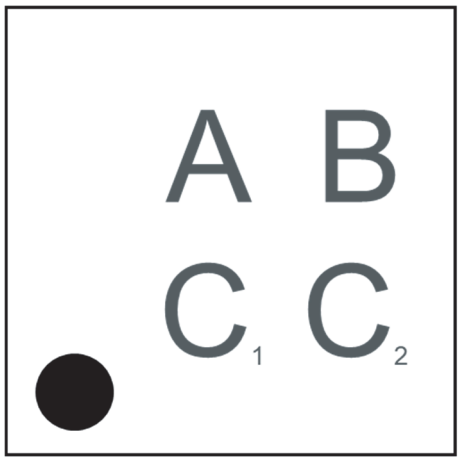
注１）パッケージのバリは寸法に含みません。
NOTE1) The package burr is not included in the dimensions.

3-2　ピン配置　Pin definitions

ピン番号 Pin #	名称 Name	機能 Function
1	ELP	ラッチ制御端子 Latch control pin
2	Vcc	電圧供給 Supply voltage
3	OUT	出力信号 Output signal
4	GND	グランド Ground

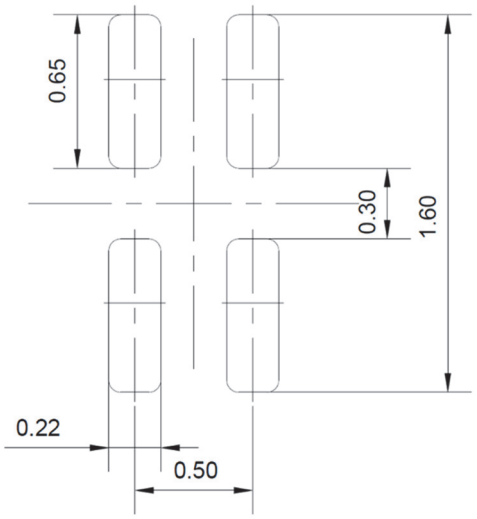
注１）端子は金（Au）めっきです。
NOTE1) The terminals are gold (Au) plated.

3-3 捺印表示例 Marking example



A...品種分類
A...Product Classification
B...製造年月分類
B...Manufacturing Year/Month Code
C_1, C_2...管理記号
C_1, C_2...Control Code

3-4　参考用ランドパターン　Reference mount pad

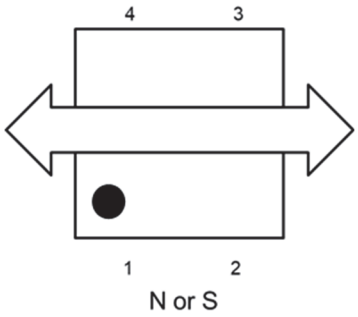


Unit[mm]

注１）　ランドパターンの一例となります。半田ペーストの量、リフロー状態を考慮して、実装確認をお願いします。

NOTE1)　Please evaluate your soldering paste condition and reflow condition with our product being mounted to your product.

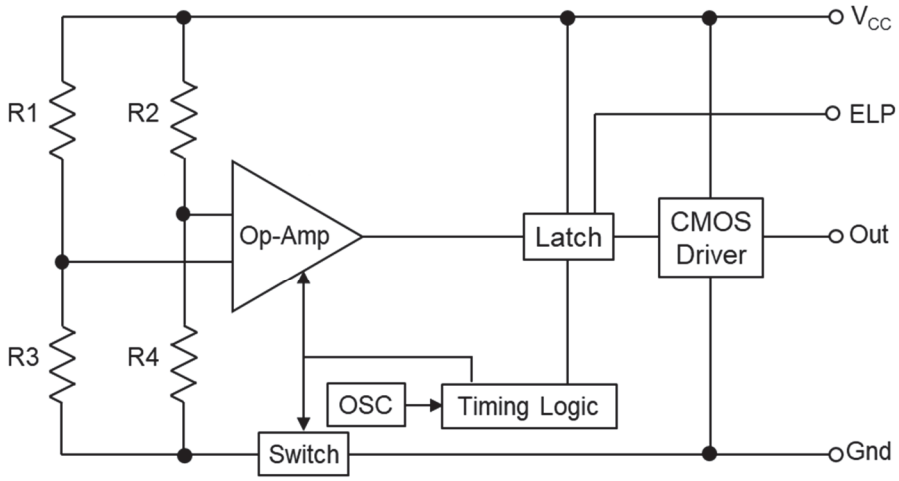
3-5　磁界印加方向　Magnetic field application direction



注１）　センサにかかる磁界の向きと,センサの検出磁界方向を合わせて設計下さい。

NOTE1)　Please make sure the sensing direction of the sensor and the applied magnetic field direction.

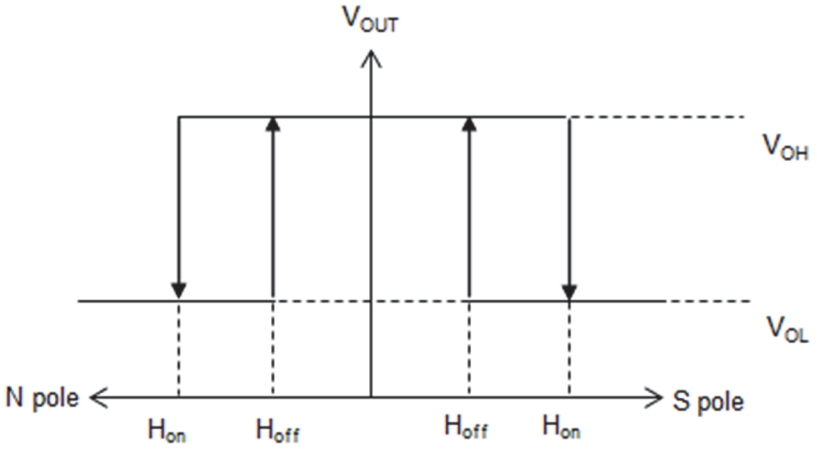
3-6　ブロック図　Block wiring diagram



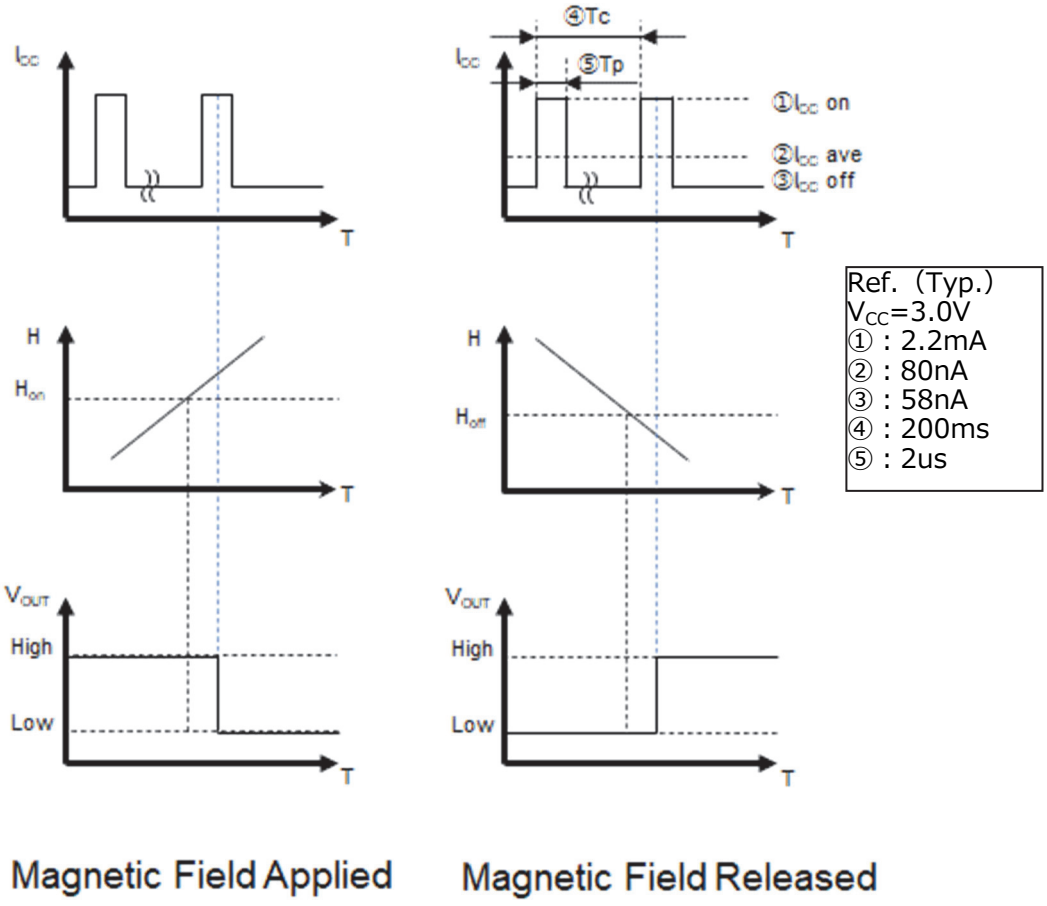
The intermittent switch circuit inside
R1-R4:MR Elements

3-7　電磁変換特性　Magnetic electric conversion characteristic

磁気センサへ印加する磁界の変化により、V_{OUT}のレベルが変化します。（負論理）
ON/OFF switched depending on the intensity of the magnetic field.(Negative logic)



3-8　タイミングチャート　Timing diagram



注１）　磁気センサは内部に、電源を間欠駆動させる回路が内蔵されています。内部間欠駆動により、センサ出力が変化するタイミングはI_{CC} on(⑤)の時間内となります。
注２）　間欠駆動の速度に対して、磁界変化の速度を考慮した設計をお願いします。
NOTE1) AMR element is driven by the intermittent switch curcuit.
The timing of V_{OUT} change is subject to the period of I_{CC} on (⑤).
NOTE2) When the change rate H_{on} and H_{off} exceed the speed of intermittent swich, sensor may couse non operation or miss operation.

3-9 電気的特性／定格（特に指定の無い限り Ta＝+25±3℃, Vcc=3.0V, V_{ELP}=0V）
Electric characteristics/absolute maximum rating (Ta=+25℃±3℃, Vcc=3.0V, V_{ELP}=0V)

	Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
1	電源電圧 Supply voltage	V_{cc}	―	2.0	3.0	3.6	V
2	電源電圧絶対定格 Absolute max. supply voltage	―	―	―	―	6.0	V
3	ELP入力HIGH電圧 HIGH input voltage for ELP	V_{ELP_HIGH}	Vcc=2.0V to 3.6V	Vcc -0.3	Vcc	Vcc +0.3	V
4	ELP入力電圧絶対定格 Absolute max. ELP input voltage	―	―	―	―	6.0	V
5	消費電流 Current consumption	I_{AVE}	負荷抵抗無し 平均電流 No Load Resistance Average Current Vcc=3.0V	―	80	200	nA
6	ELP端子入力リーク電流 ELP Input leakage current	I_{IN_ELP}	Vcc=3.0V, V_{ELP}=3.0V	―	200	―	nA
7	出力電流[*3] Output source current	I_{Source}	Vcc=3.0V			12	mA
8	動作磁界(X) Operating magnetic field(X)	H_{on}	負荷抵抗無し No Load Resistance	―	―	4.0	mT
		H_{off}	負荷抵抗無し No Load Resistance	0.5	―	―	
9	出力電圧Ｈｉ Hi level output	V_{OH}	Iout=+12mA	2.7	―	―	V
10	出力電圧Ｌｏ Lo level output	V_{OL}	Iout=-12mA	―	―	0.3	V
11	使用温度範囲 Operating temp. range	―	―	-10	―	+60	℃
12	保存温度範囲 Storage temp. range	―	―	-40	―	+85	℃

注１） 各項目を独立して試験した規格値です。
注２） 本製品はV_{CC}＝3.0V以外では動作磁界が変化する可能性がありますので、3.0V以外での使用においては、特に動作磁界に対して余裕のある磁力設計をお願いします。
注３） 出力電流値は、8-2項に記載の負荷回路を用いた場合を想定しています。
ご使用の際は、8-2項の回路例をご参照いただき、同等の回路条件でご利用ください。

NOTE1) Each specification is defined by testing above items individually.

NOTE2) Operating magnetic field can possibly change when applying the supply voltage other than 3.0 V.

NOTE3) The output current values described in this datasheet are based on the load circuit shown in Section 8-2.
Please refer to the circuit example in Section 8-2 and use the product under equivalent circuit conditions.

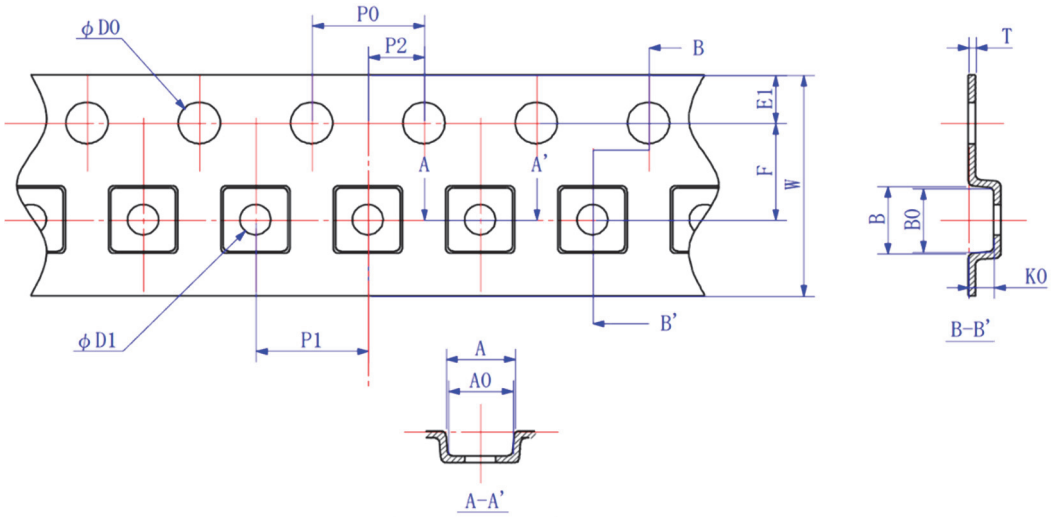
4．梱包仕様　Packing specifications

4-1　梱包単位　Packing information

Form of packing	Reel dimension	Pcs per reel
Tape & reel	φ180	5,000pcs

4-2　テープ＆リール仕様　Taping specifications

4-2-1　テーピング寸法　Taping dimensions

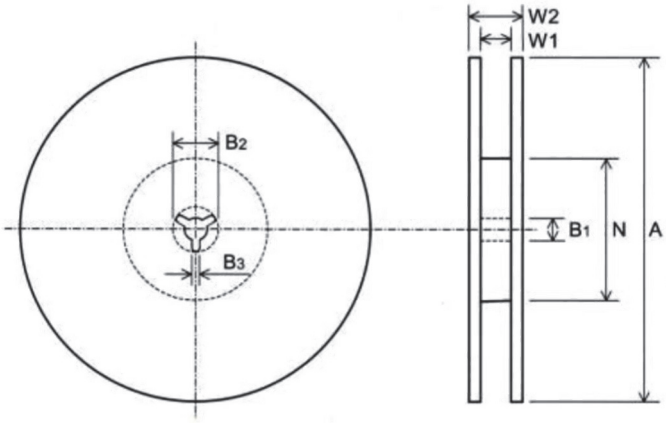


材料: PS
Material: PS

Symbol	W	T	D0	P0	P2	E1	F
Size[mm]	8.00 +0.30 -0.10	0.20 ± 0.05	1.50 +0.10 -0.00	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	1.75 ± 0.10	3.50 ±0.05

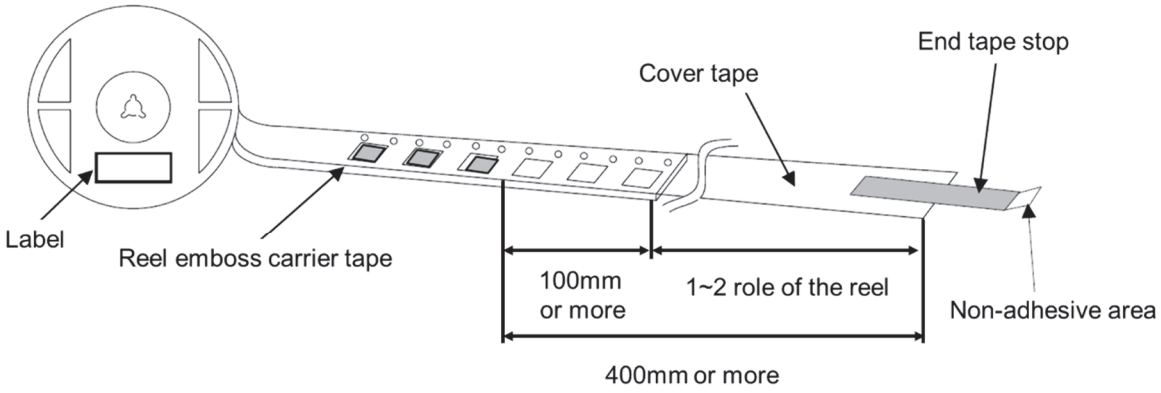
Symbol	A	A0	B	B0	K0	P1	D1
Size[mm]	1.24	1.16	1.24	1.16	0.50	2.00	0.50

4-2-2　リール寸法 Reel dimensions



Symbol	A	N	B1	B2	B3	W1	W2
Size[mm]	180 +0 -1.5	60 +1 -0	13±0.2	21±0.8	2±0.5	9.0±0.3	11.4±1.0

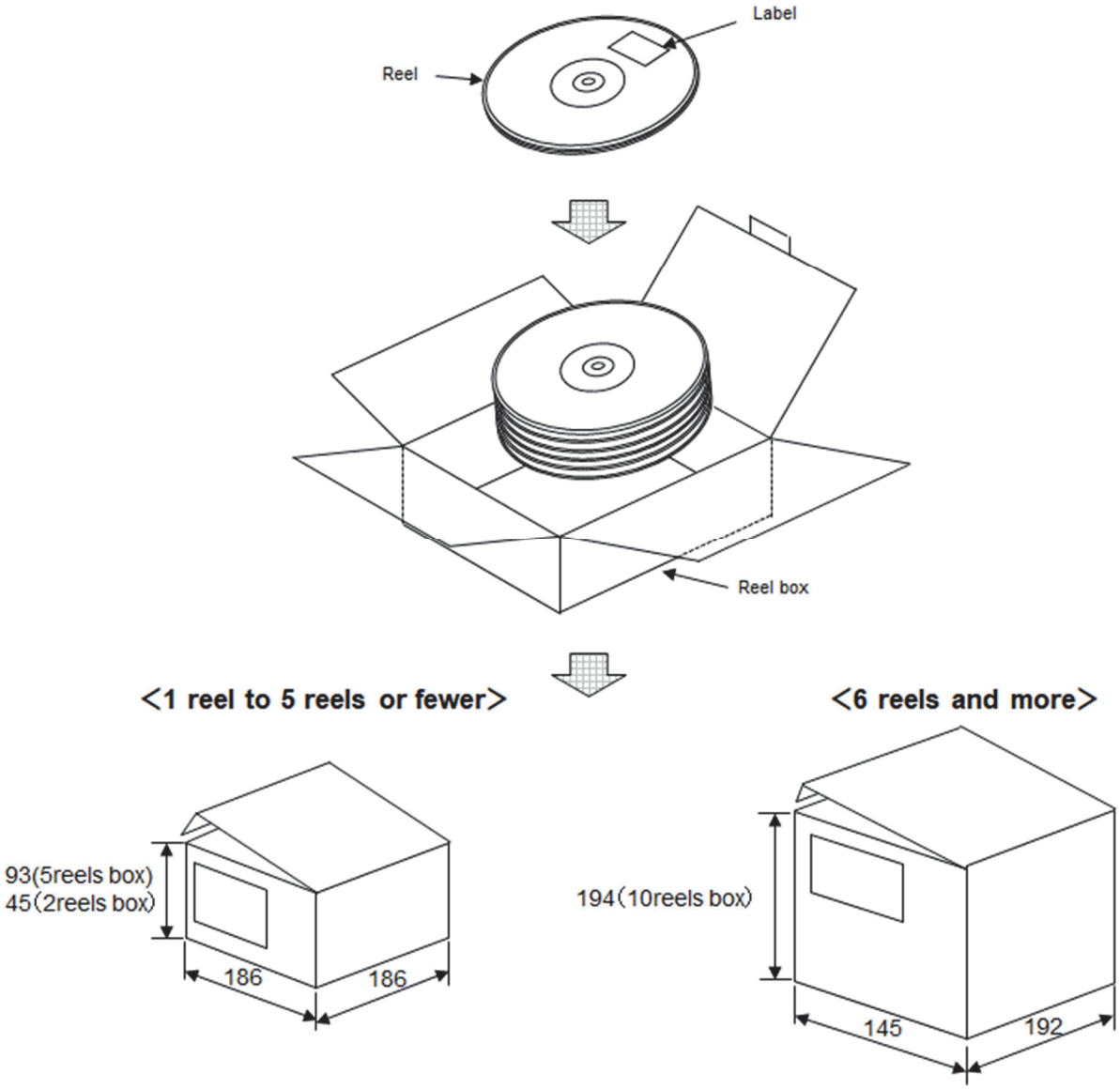
4-2-3　巻き始め/巻き終わり　Start/End of taping



4-2-4　その他　Other notes

テーピング途中のデバイスの欠落は、連続2個以内とする。
カバーテープの剥離強度は、0.1～0.7Nとする。
Continuously missing device shall not exceed 2 pcs.
Peeling strength of the cover tape: 0.1 to 0.7N.

4-3　外装仕様　Outer packing specifications



・バーコード：表示なしパターンが弊社標準となります。
・ラベルについては、個別仕様(枚数、サイズ、記載内容、添付位置等)が存在する場合は、個別仕様を優先致します。
・Barcodes : Murata STD label is not include Barcodes.
・In terms of barcode label, when there is individual contract such as number, size, contents and position etc., it is prevailed.

１～２リールまでは２リール入れ内装箱
３～５リールまでは５リール入れ内装箱
６～１０リールまでは１０リール入れ内装箱
※リールが満杯にならない場合は、隙間に静電防止タイプの緩衝材を入れ製品が動かないようにする。
※寸法単位：mm

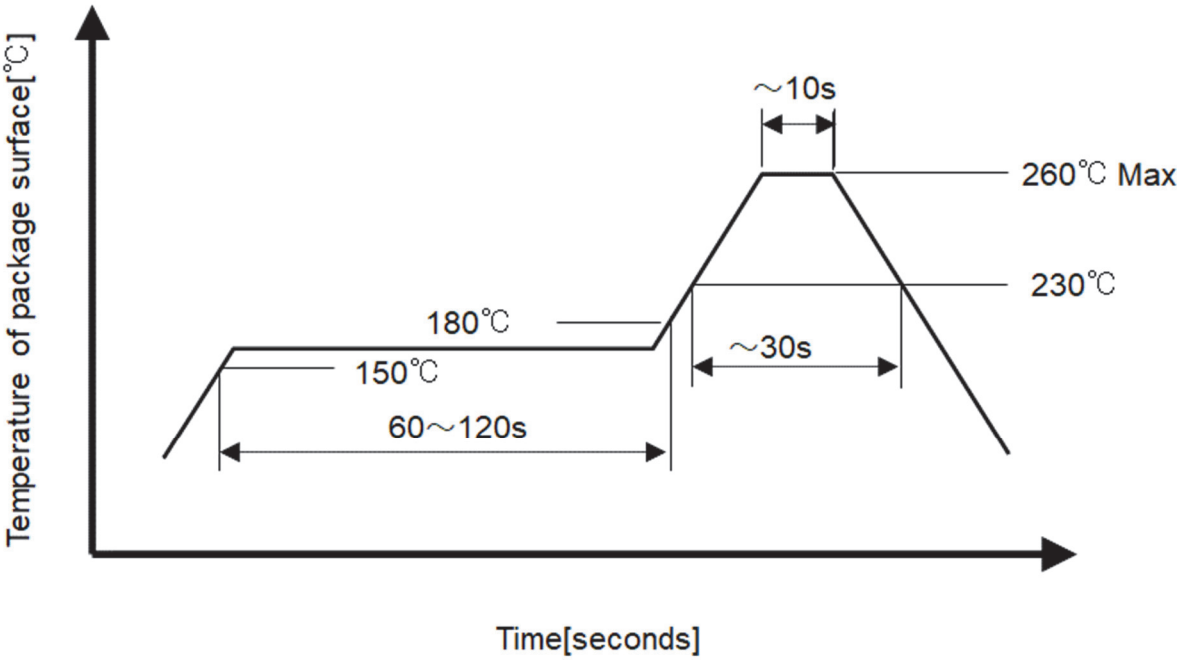
1 to 2 reels: Packed in 2 reels box
3 to 5 reels: Packed in 5 reels box
6 to 10 reels: Packed in 10 reels box
*When the box is not filled with reels, antistatic buffer material will be used to avoid product from moving inside box.
*Unit: mm

材質　Material
リール内装箱：ダンボール
Reel packing box: Cardboard

5．リフロー条件　Reflow condition

・以下は実装リフロー条件。
・絶対最大ピーク温度は260℃、10秒以下。
・下表および図に記載されている温度はパッケージ表面温度。
・プリヒート条件は、下記規格内であること。
・Below is the maximum reflow condition for the product mounting.
・The temperature mentioned in below table and figure is package surface temperature.
・The absolute maximum package peak temperature is 260℃ and time within the temperature of 260℃ must not exceed 10 seconds (Requirement).

Profile	Conditions
Preheating Temperature Min. Temperature Max. Time from Temperature Min. to Max.	 150℃ 180℃ 60s-120s
Heating Liquidus temperature Time maintained over Liquidus temperature Peak package surface temperature Time maintained over Peak temperature	 230℃ 30s max. 260℃ 10s max.
Cycle of reflow	3 times max.



6. 信頼性試験 Reliability test

No.	Reliability test	Test conditions	Judgment criteria
1	高温保存 High temp. storage	+125℃ x 500h 無通電 +125℃ 500h No-load	各試験後終了後、常温雰囲気中に2時間以上安置し、電源電圧3.0Vで動作を確認する時、以下の項目を満足すること ・出力電圧 High 2.7V以上 Low 0.3V以下 It shall be tested after being kept in a room over 2hours and V_{CC}=3.0V. ・Output voltage High:2.7V or above Low:0.3V or less
2	低温保存 Low temp. storage	-40℃ x 500h 無通電 -40℃ 500h No-load	
3	高温高湿通電 High temp, high humidity load	+85℃,85%RH x 500h 負荷電圧5.5V +85℃ 85%RH 500h Load voltage 5.5V	
4	熱衝撃 Thermal shock	-55℃/30min⇔+125℃/30min (気相) 500サイクル 無通電 -55 ℃ /30 min ⇔ +125 ℃ /30min (vapor phase) 500 cycle, no-load	
5	振動試験 Vibration test	最大振幅1.5mm、周波数10～55Hz、 周期1分、3方向 各2時間（合計6時間）印加 Apply vibration [Max amplitude: 1.5mm, frequency: 10 to 55Hz, 1 cycle minute, 3 directions, 2h in each direction (total 6h)]	
6	衝撃試験 Shock test	梱包しない状態で、方向：X、Y、Z 各1470m/s^2 各5回 Unpacked condition, X, Y, Z direction, 1470m/s^2, 5 times/each	
7	落下試験 Drop test	100gダミー負荷付き、高さ150cm、 コンクリート上に6面、各10回落下 100g dummy load, Height: 150cm, on the concrete, 6 sides, 10 times/each	
8	はんだ耐熱 Solder heat resistance	前処理：+85℃、85%RH、168h リフロー条件：MAX.260℃および230℃、30秒 リフロー回数：3回 Pre treatment: +85℃, 85%RH, 168h Reflow condition: Max. 260℃ & 230℃, 30 seconds, times of reflow: 3	
9	静電耐圧 Electrostatic resistance	ＭＭ法 条件：200pF、抵抗0Ω、±200V Machine Model Condition: 200pF, Resistance: 0Ω, +/-200V	
		ＨＢＭ法 条件：100pF、抵抗1.5kΩ、±2kV Human Body Model Condition: 100pF, Resistance: 1.5kΩ, +/-2kV	
10	はんだ付け性 Solderability	はんだ温度：+230℃ 時間：3秒 浸漬 Solder temp.: +230℃, Time: 3 seconds immersion	浸漬した部分の90%以上にはんだが付着すること 90% and more terminal surface covered with solder
11	電極固着性 Electrode sticking tendency	5N(510gf)、4方向、10秒 5N(510gf), 4 directions, 10 seconds	外観に異常なきこと No external abnormality found.
12	曲げ繰り返し Bending cycle	ガラエポ基板、t=1.6、速度1mm/秒、 90mmスパンの条件で、 ＋側－側それぞれ1mmの曲げ、1500 サイクル Glass epoxy PCB, t=1.6, Speed: 1mm/s, 90mm span, bending range ±1mm, 1500 cycle	端子の破断、ゆるみのないこと No terminal fracture, loosening found.
13	曲げ限界 Bending limit	ガラエポ基板、t=1.6、90mmスパンの条件で、 ＋側－側それぞれ4mmを曲げる Glass epoxy PCB, t=1.6, 90mm span, bending range ±4mm.	

7．⚠注意　Caution

7-1　用途の限定　Limitation of applications

当文書に記載の製品は、弊社カタログ内で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される本注意書き末尾①から⑪までの用途への適合性・性能発揮・品質等を保証するものではありませんので、弊社カタログ記載の適用用途に従ってご使用ください。

The products listed in the document (hereinafter the product(s) is called as the “Product(s)”) are designed and manufactured for applications specified in the document. (hereinafter called as the “Specific Application”).

We shall not warrant anything　in connection with the Products including fitness, performance, adequateness, safety, or quality, in the case of applications listed in from ① to ⑪ written at the end of this precautions, which may generally require high performance, function, quality, management of production or safety. Therefore, the Product shall be applied in compliance with the specific application.

万が一、当文書記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合(別途当文書内に用途記載があるものは除く*)には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

WE DISCLAIM ANY LOSS AND DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCTS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE CASE SUCH LOSS AND DAMAGES CAUSED BY THE UNEXPECTED ACCIDENT, IN EVENT THAT (i) THE PRODUCT IS APPLIED FOR THE PURPOSE WHICH IS NOT SPECIFIED AS THE SPECIFIC APPLICATION FOR THE PRODUCT, AND/OR (ii) THE PRODUCT IS APPLIED FOR ANY FOLLOWING APPLICATION PURPOSES FROM ① TO ⑪ (EXCEPT THAT SUCH APPLICATION PURPOSE IS UNAMBIGUOUSLY SPECIFIED AS SPECIFIC APPLICATION FOR THE PRODUCT IN OUR CATALOG SPECIFICATION FORMS, DATASHEETS, OR OTHER DOCUMENTS OFFICIALLY ISSUED BY US*).

①航空機器　Aircraft equipment
②宇宙機器　Aerospace equipment
③海底機器　Undersea equipment
④発電所制御機器　Power plant control equipment
⑤医療機器　Medical equipment
⑥輸送機器　Transportation equipment
⑦交通用信号機器　Traffic control equipment
⑧防災/防犯機器　Disaster prevention/security equipment
⑨産業用情報処理機器　Industrial data-processing equipment
⑩燃焼/爆発制御機器　Combustion/explosion control equipment
⑪その他上記機器と同等の機器
Equipment with complexity and/or required reliability equivalent to the applications listed in the above.

当文書に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム
(https://www.murata.com/contactform)までお問い合わせください。

For exploring information of the Products which will be compatible with the particular purpose other than those specified in the document, please contact our sales offices, distribution agents, or trading companies with which you make a deal, or via our web contact form.
Contact form: https://www.murata.com/contactform

*製品によっては、①から⑪までの用途向けに設計・製造される場合があり、それらは弊社カタログ、仕様書、データシート等に個別で用途を記載しております。

*We may design and manufacture particular Products for applications listed in ① to ⑪. Provided that, in such case we shall unambiguously specify such Specific Application in the document without any exception. Therefore, any other documents and/or performances, whether exist or non-exist, shall not be deemed as the evidence to imply that we accept the applications listed in ① to ⑪.

7-2　フェールセーフ機能の付加　Addition of a Fail-safe function

当センサに万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to add an appropriate fail-safe function to your finished product to prevent secondary damage in the unlikely event of an abnormality function or malfunction in our product.

7-3　その他　Other

・予告なしに部品や製造プロセスの変更を行う事があります。
・We may change material and/or manufacturing processes without notice, to the extent unrelated to specification and quality.

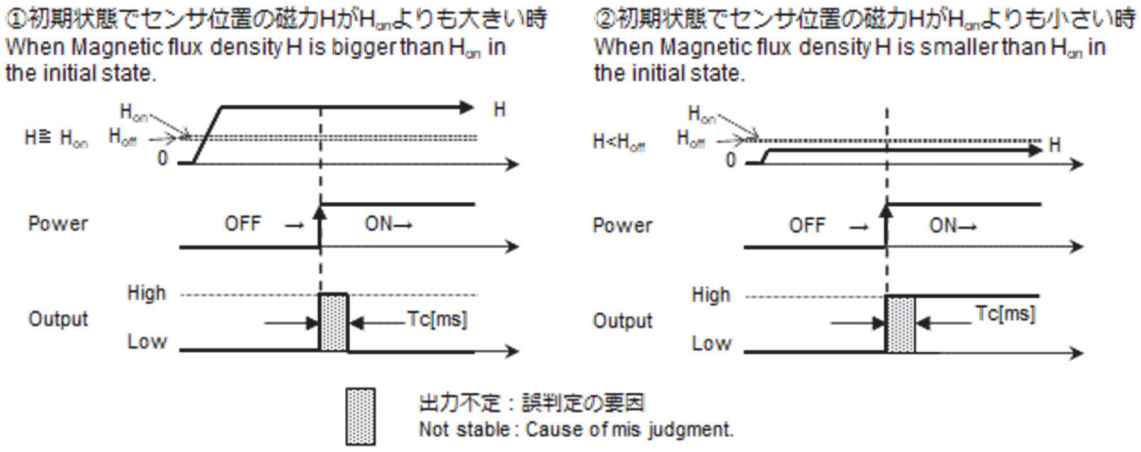
８．使用上の注意　Caution for use

8-1　取扱時の注意　Handling

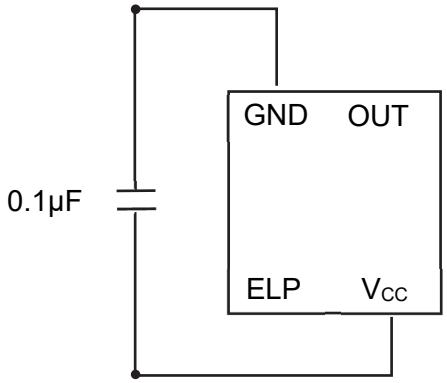
・静電気によってセンサが破損する場合があります。摩擦等による帯電や、アースされていない治具・工具・設備・人体等の静電気に十分注意してお取り扱い下さい。
・This product may be degraded by electrostatic discharge. It is necessary to take anti-static precautions when handling.

8-2　設計時の注意　Design

・検知する磁石の磁力バラツキを考慮した設計を行って下さい。磁石バラツキが考慮されない場合、センサが誤動作・不作動を起こす可能性があります。
・Please carefully evaluate this product for the magneto-variation of the magnet used along with this product, otherwise this product may result in the miss-operation or the non-operation.
・モータなど、周囲からの磁界ノイズを拾い、センサが誤動作・不作動を起こす可能性があります。磁界ノイズの影響がないことを十分に注意して設計して下さい。
・Sensor miss-operation or non-operation may occur due to the influence of the magnetic noise from surrounding devices such as motor.Please make sure there is no influence of the magnetic noise in designing process.
・使用時の温度変化によりセンサの感度や使用する磁石の磁力が変化することがあります。そのため、設計時に実機評価にて温度変化が起こった場合でも正常に動作するか確認ください。
The sensor's sensitivity and the magnetic force of the used magnet may change due to temperature changes during usage. Therefore, during the design phase, please conduct real-time evaluations to confirm if the device operates correctly even when temperature changes occur.
・検出する磁石以外の磁性体（鉄、ニッケル等）や磁界発生源（磁石等）の影響を受けないように設計して下さい。
・Please be careful about a magnetic body (Iron, Nickel, etc.) and a magnetic noise immunity that may affect the magnetism of a magnet.
・逆電圧、過電圧の印加があった場合、センサが破損する可能性があります。
・Please do not supply inverse voltage or excess voltage to this product. If applied, this product may be damaged and electrically destroyed.
・基板実装を行う場合、基板の曲げなどにより過度の応力を加えないようにご注意下さい。センサの感度が変わる可能性があります。また実装後にも取り扱いは注意して下さい。
・Please be careful not to add an excessive stress by bending the substrate. It may change the sensitivity of the sensor. Please handle with care after mounting as well.
・電源のON/OFFは電源(V_{CC})側で行い、電源を導通したままコネクタ抜き差しなどでON/OFFしないで下さい。故障の原因になることがあります。
・Please avoid plugging/unplugging of connector cable while the power is on.
・センサの電源投入直後は、磁界の有無とは無関係に出力が不安定となります。室温では電源投入後、安定するまでに2秒、低温（0℃未満）では4秒を要することがあります。センサ出力の読み込みは、十分に時間を確保して動作が安定してから行ってください。
・Sensor output (V_{OUT}) is not stable at power on to the sensor. After powering on, it requires a minimum of 2 seconds at room temperature and 4 seconds at low temperature (below 0°C) to make it stable.



・電源ノイズ対策としてバイパスコンデンサを使用することが一般的です。磁気スイッチ近くに配置して下さい。
・It is effective to place a bypass capacitor near AMR sensor for power supply noise suppression.



* 0.1μFは推奨値でありこれで動作を保証するものではありません。使用環境などに応じて適切な容量にご変更下さい。また、ノイズレベルが高い環境でご使用する場合は、バイパスコンデンサに加えてツェナーダイオードを並列接続することを推奨致します。
* 0.1 μF is the recommended value and does not guarantee operation. Please select the suitable capacity depending on the usage environment. In addition, when the sensor is used under high noise level, Zener diode is recommended in parallel with a bypass capacitor.
* ELP機能を使用しない場合においてはELP端子をGND端子と接続して使うことを推奨いたします。
* When the ELP function is not used, it is recommended to connect the ELP terminal to the GND terminal.

・ELP端子について/ Regarding the ELP Terminal

- ELP端子はHIGH電圧を入力することでOUT端子の出力を入力磁界の大きさに関わらずHi level outputに固定することができる入力端子です。
- ELP端子にHIGH電圧を入力することで、センサへ動作磁界（Hon）以上の磁界が印加された場合においてもOUT端子の出力はHi Level outputに固定されます。
- ELP端子への入力電圧が0Vである場合、印加磁界の値に応じてOUT端子の出力電圧がHigh/Lowと変化いたします。その際の動作イメージは3-7の電磁変換特性を参照ください。
- センサへ動作磁界（Hon）以上の磁界が印加されている条件において、ELP端子への入力電圧がHIGH電圧から0Vに切り替わった際、OUT端子の出力電圧がHi Level outputからLow Level outputへ切り替わります。その際、その切り替わりには数秒程度かかる場合がありますので、5秒以上待ってからOUT端子の出力電圧を参照ください。
- ELP端子へ電圧を入力する際はVcc端子へ電圧を入力してご使用ください。
- ELP端子へ入力するHIGH電圧の条件は8-2-1をご参照ください。また、印加磁界と各端子の電圧条件は8-2-2をご参照ください。

・ELP端子の機能を使用する際は、以下の条件を守ってご使用ください。

- Vcc端子へは3-9に記載の電源電圧を入力してください。Vcc端子への電圧入力なしでELP端子へ電圧を入力しないでください。
- ELP端子へのHIGH電圧入力はVcc-0.3V以上、Vcc+0.3V以下の範囲で入力してください。また、入力電圧は6Vを超えないようにしてください。
-
- The ELP terminal is an input terminal that allows the output of the OUT terminal to be fixed at a high level (Hi-Level Output) regardless of the magnitude of the applied magnetic field by applying a HIGH voltage. When a HIGH voltage is applied to the ELP terminal, the OUT terminal's output is fixed at a Hi-Level Output even if a magnetic field equal to or greater than the operating magnetic field (Hon) is applied to the sensor.
- If 0V is applied to the ELP terminal, the output voltage of the OUT terminal will switch between High and Low levels depending on the magnitude of the applied magnetic field. For an operational diagram illustrating this behavior, please refer to Section 3-7 " Magnetic electric conversion characteristic "
- Under conditions where a magnetic field equal to or exceeding Hon is applied to the sensor, switching from HIGH voltage input at the ELP terminal to 0V will cause the output voltage of OUT to transition from Hi-Level Output to Low-Level Output. This transition may take several seconds; therefore, it is required that you wait at least 5 seconds before referencing or utilizing any readings from OUT's output voltage.
- When applying voltage to the ELP terminal, ensure that power supply voltage is also applied through Vcc as specified. For details regarding conditions for HIGH-level input voltages at ELP terminals, refer to Section 8-2-1. Additionally, for information about applied magnetic fields and each terminal's corresponding voltage conditions, see Section 8-2-2.
- Precautions When Using Functions Related to ELP Terminals

・Please adhere strictly to these conditions when using functions related to ELP terminals:

- Apply power supply voltages as specified in Section 3-9 via Vcc terminals. Do not apply any voltage directly into an ELP terminal unless proper power has already been supplied through Vcc.
- The HIGH-level input voltages for ELP terminals must remain within a range of Vcc - 0.3V minimum and Vcc + 0.3V maximum, while ensuring that they do not exceed an absolute maximum value of 6V under any circumstances.
-

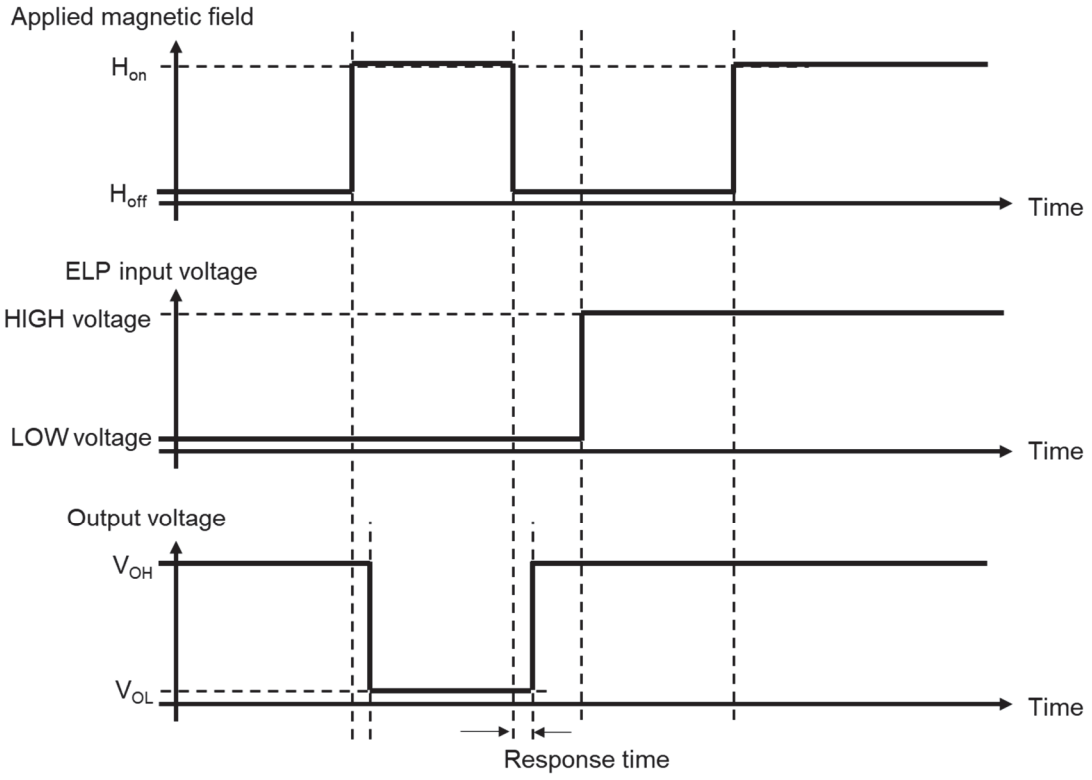
8-2-1　ELP端子へ入力するHIGH電圧の条件/ Conditions for applying HIGH voltage to the ELP terminal.

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max	Unit
HIGH voltage for ELP	Vcc=2.0V to 3.6V	Vcc-0.3	Vcc	Vcc+0.3	V
	-			6.0	V

8-2-2　印加磁界と各端子の電圧条件/ Magnetic field application and voltage conditions for each terminal.

入力磁界 Applied magnetic field	ELP端子入力電圧[V] ELP input voltage[V]	OUT端子出力 Output voltage
H_{on}以上 Larger than H_{on}	HIGH電圧 HIGH voltage	High level output
	印加電圧なし No applied voltage	Low level output
H_{off}以下 Smaller than H_{off}	HIGH電圧 HIGH voltage	High level output
	印加電圧なし No applied voltage	High level output

8-2-3　印加磁界と各端子の電圧動作イメージ/ Image of the applied magnetic field and the voltage behavior at each terminal

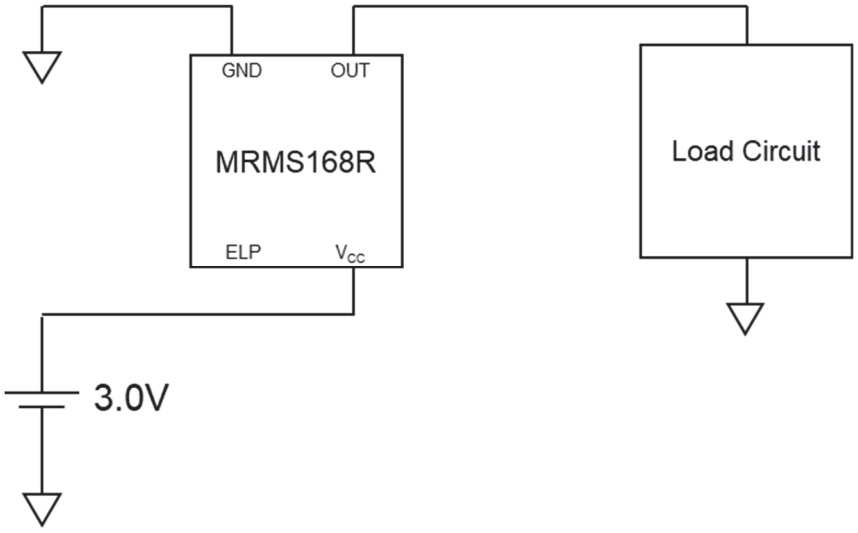


・出力負荷と電流について/ Output Load and Current

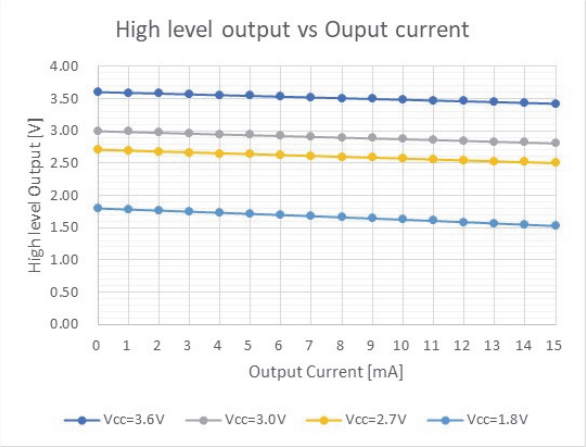
- 8-2-4のようにOut端子に負荷回路（例：MCU、LED）を接続する場合は、3-9に記載の出力電流の最大値を超えないように回路設計してください。
- 出力電流が大きい場合、出力電圧が低下することがあります。
- 出力電流と出力電圧の関係については、8-2-5を参照してください。

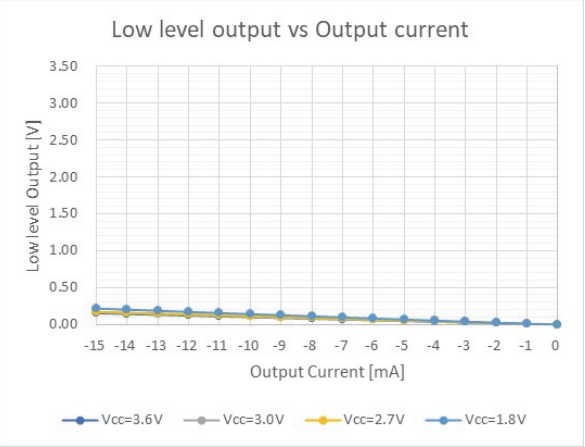
- When connecting a load circuit (e.g., MCU or LED) to the OUT pin, design the circuit so that the output current does not exceed the maximum value specified in section 3-9.
- If the output current approaches the maximum rating, the output voltage may drop below the intended operating value.
- For details on the relationship between output current and output voltage, refer to section 8-2-5.

8-2-4　負荷回路接続例/ Example of Load Circuit Connection



8-2-5　出力電流と出力電圧の関係/ Relationship Between Output Current and Output Voltage





上記図は参考データです。
This graph is for reference.

8-3　保管時の注意　Storage condition

・保管時の推奨条件は以下の通りです。
　温度　：　＋５～＋３０℃
　湿度　：　７０(RH)%以下
　※デシケータ保管またはN_2雰囲気を推奨します。

・Recommended storage conditions are listed below.
　Temperature :　+5℃ to +30℃
　Humidity　　:　70(RH)% and lower
　*Desiccator storage or storage in N_2 atmosphere is recommended.

・保存期間は納入後から１年とします。ただし上記の推奨条件をご考慮願います。また、梱包の開封後はなるべく早くご使用下さい。はんだ付け性が劣化する可能性があります。
・Allowable storage time of the product is one year from the date of delivery. Please take account of the storage conditions listed above. Please also use the product as soon as possible after opening the product packing to avoid the deterioration of solderability.
・水、有機溶剤、油がかからないところで保管・使用して下さい。
・Please avoid the water, chemical solvent, or oil.
・腐食性ガス（亜硫酸ガス、窒素酸化ガス、塩素ガス等）があたらないところで保管・使用して下さい。
・Please avoid the corrosive gas (Cl_2 H_2S, NH_3 NO_2, NO_3 etc.)
・振動，衝撃、塵埃の少ないところで保管・使用して下さい。
・Please avoid the strong vibration or shock.

8-4　実装時　Mounting

・標準リフロー条件の範囲内で実装して下さい。条件を超えて実装した場合、センサが破損する可能性があります。
・Please mount this product under standard reflow condition. Otherwise, this product may be damaged.
・手はんだ付けを行った場合は品質保証をいたしかねます。
・Hand soldering is not allowed for this product.
・端子に過大な荷重をかけないで下さい。
・Please do not apply excessive load to the terminals.
・基板の曲げなどにより、過度の応力をセンサに加えないで下さい。センサの感度が変わる可能性があります。
・Please do not apply excessive bending stress to the product by bending the PCB or by similar handling as it may change the sensor sensitivity.
・磁気センサの使用方法により、センサの搭載ばらつき（位置・角度のずれ）が、製品の動作を損なう原因になりえます。必要に応じて量産時も搭載状態を確認して下さい。（動作が設計通りにならない場合、基板から取り外す前の状態を確認して下さい。）
・Please make sure the mounting state of the sensor after mounting it. Depend on your application, mounting error may cause the sensor miss operation.

９．⚠お願い　Note

・ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
・Make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.
・当製品を当仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
・Not to use our product deviating from the agreed specification.